檔 號: 保存年限:

台灣發明商品促進協會 函

地址:105台北市松山區八德路二段400號7

承辦人:賴淑玲

電話: 02-8772-3898#19

Email: wiipa168@wiipa.org.tw

受文者:花蓮縣立萬榮國民中學

發文日期:中華民國112年8月28日 發文字號: 台發協字第1120082821號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文 (1120082821 Attach1.docx、1120082821 Attach2.pdf)

主旨: 敬邀 貴校師生參加「2024日本真夏設計創意暨發明

展」。

說明:

- 一、「2024日本真夏設計創意暨發明展」將於113年7月1日~7月 3日在東京舉行,這是青年發明家和新銳設計師,促進國際 交流與商業合作的最佳平台,敬邀 貴校師生參賽,請惠予 公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 二、即日起報名至113年5月31日止,洽詢專線(02)8772-3898分 機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

正本:花蓮縣立玉里國民中學、花蓮縣立玉東國民中學、花蓮縣立三民國民中學、花蓮 縣立美崙國民中學、花蓮縣立花崗國民中學、花蓮縣立國風國民中學、花蓮縣立 秀林國民中學、花蓮縣立新城國民中學、花蓮縣立吉安國民中學、花蓮縣立官昌 國民中學、花蓮縣立壽豐國民中學、花蓮縣立平和國民中學、花蓮縣立光復國民 中學、花蓮縣立富源國民中學、花蓮縣立鳳林國民中學、花蓮縣立萬榮國民中 學、花蓮縣立富里國民中學、花蓮縣立富北國民中學、花蓮縣立豐濱國民中學、 花蓮縣立瑞穗國民中學、花蓮縣立東里國民中學、花蓮縣立自強國民中學、花蓮 縣立化仁國民中學

副本: 電2023/08/29

施養隆



第1頁,共1頁